

臻鼎科技控股 2025 年 11 月營收報告

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)於今日(5 日)公佈 2025 年 11 月合併營收為新台幣 181.21 億元，月減 6.73%，年減 6.76%。累計 1 至 11 月營收達新台幣 1,632.00 億元，年增 4.67%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，11 月合併營收較前一個月小幅回落，符合傳統季節性趨勢。與去年同期相比，伺服器/車載/光通訊延續強勁成長力道，單月營收年增幅度超過 40%，IC 載板業務年增幅度亦突破 30%，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。隨著相關產品持續放量，這兩項業務的合計營收比重預期將在第四季傳統旺季期間首次站上雙位數，成為推動整體營運結構優化的關鍵動能。

展望明年，臻鼎指出，隨著 AI 伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，AI 伺服器相關營收將於 2026 年開始放大，並在 2027 年進入倍數成長階段。IC 載板亦將受惠於新產能開出，以及 ABF 載板在 AI 算力相關大尺寸產品的需求，預期 2026 年營收貢獻將逐季大幅攀升。整體而言，隨著淮安、泰國與高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，公司對中長期營運成長保持正向展望。

單位: 仟元	合併營收 (新台幣)
2025 年 11 月	18,120,795
2024 年 11 月	19,434,045
年增減 (%)	-6.76%
2025 年 10 月	19,428,012
月增減 (%)	-6.73%
2025 年 1-11 月	163,200,324
2024 年 1-11 月	155,917,552
年增減 (%)	4.67%

註: 上述營收係本公司每月向台灣證券交易所公告之自結數字，最終財報數字以經會計師簽證為準，請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢更多財務相關資訊。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年



連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com